

京都ビジネスパートナー交流会2008 技術アライアンスコーナー
技術アライアンス情報シート

技術アライアンス情報	
企業名	富士電波工業株式会社
資本金	33,650 万円
従業員	130 名
事業内容(扱い製品)	電気機器製造
担当部署	外注購買部
アライアンス(又は調達)分野	製缶加工, 機械加工
アライアンス(又は調達品)の概要	真空タンク 他 製缶・機械加工品
条件等	
自社サイト	www.fujidempa.co.jp
調達サイト	
求める技術概要・得意分野	

技術アライアンス情報 その他調達項目								
= 今すぐ求めている = 将来的に求めている = 検討できる x = 求めていない								
項目	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク
1. 機器・設備設計～製作	ア) 自動組立機	x	イ) 自動検査装置	x	ウ) 治工具	x	エ) その他()	
2. 金型設計～製作	ア) 樹脂成型	x	イ) プレス	x	ウ) ダイカスト	x	エ) その他()	
3. 機械加工	ア) MC加工		イ) NC旋盤		ウ) 手動式機械加工		エ) その他()	
材 料								
4. 板金	ア) 大型	x	イ) 中型	x	ウ) 小物	x	エ) 精密板金	x
材 料								
5. 製缶	ア) 大型		イ) 中型以下		ウ) 精密製缶		エ) 厚さ()mm以上	
材 料	鋼・ステンレス							
6. 鍛造	x							
7-1. 鋳造	ア) 鋳鉄	x	イ) アルミ合金	x	ウ) 銅合金	x	エ) その他()	x
7-2. ダイカスト	ア) アルミ・同合金	x	イ) 亜鉛・同合金	x	ウ) 銅合金	x	エ) その他()	x
8. 表面処理	ア) メッキ	x	イ) 塗装	x	ウ) 熱処理	x	エ) その他()	x
9. 成型	ア) 熱可塑性	x	イ) 熱硬化性	x	ウ) その他()	x		
10. 樹脂機械加工	x							
11. 電子・電機	ア) 基板実装	x	イ) 盤組立	x	ウ) 機器組立	x	エ) その他()	x
12. 木型・木工	x							
13. ソフト設計	ア) 組込システム	x	イ) データ処理	x	ウ) IT通信	x	エ) コンテンツ系	x
14. 試作加工	ア) 設計含む	x	イ) 部品加工	x	ウ) 機器組立	x	エ) その他()	x
15. 商品設計	ア) 機械技術	x	イ) 電子技術	x	ウ) 光学	x	エ) その他()	x
希望項目	短納期 安さ 技術力							
その他 具体的にご記入ください								